

平成 24 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 テクノクォーツ株式会社  
 代 表 者 取締役社長 根 生 辰 男  
 (JASDAQ コード番号 5217)  
 問 い 合 せ 先 取 締 役 小 野 文 男  
 管 理 本 部 長  
 (TEL03-5354-8171)  
 当 社 の 親 会 社 ジーエルサイエンス株式会社  
 代 表 者 取締役社長 外 丸 勝 彦  
 (東証第2部 コード番号 7705)

### 業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 24 年 5 月 9 日に公表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 平成 25 年 3 月期第 2 四半期(累計)連結業績予想数値の修正

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	2,232	17	7	1	0円19銭
今回修正予想(B)	2,369	322	309	261	33円72銭
増減額(B-A)	137	305	301	259	
増減率(%)	6.2	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成 24 年 3 月期第 2 四半期)	2,535	326	303	286	37円05銭

#### 2. 平成 25 年 3 月期第 2 四半期(累計)個別業績予想数値の修正

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	2,232	8	△1	△5	△0円73銭
今回修正予想(B)	2,368	226	241	211	27円33銭
増減額(B-A)	136	218	242	217	
増減率(%)	6.1	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成 24 年 3 月期第 2 四半期)	2,511	234	209	204	26円37銭

#### 3. 修正の理由(連結・個別)

当社グループは半導体製造プロセスでの消耗品を製造・販売しております。前期末の受注残は9億円を切る水準まで落込み、当期のスタートとなりましたが、4～6月の受注は比較的好調に推移しました。そのため、上半期の売上高は予想を上回る見込みです。また、損益面につきましても、売上高の増加に加え、生産性の向上やコスト削減効果などが奏功し、上記のとおり予想を上回る見通しとなりました。

なお、通期業績見通しにつきましては、世界経済の減速により、半導体需要の減少感が強まっており、7～9月の受注高は直前の四半期と比較して3割減少し、9月末の受注残高は再び前期末の水準にまで落込みました。また、足元でも弱い動きが継続しており、受注の減少が反映される下半期以降は下振れリスクが予想されるなど、極めて不透明なことから、5月9日公表の予想数値を据置いております。

(注)上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基き作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上